

セメントによる ファイバーポスの植立



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポスの試適、切断等を行ってください。



パナビア® V5

1 ポスの表面処理

① リン酸処理

水洗・乾燥

5秒間処理



例えば

①



②

② シラン処理 (「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」)

塗布・エアブローで乾燥

待ち時間なしでエアブロー



③

関連商品

- 歯科用エッチング材 ① K エッチャント シリンジ
- 歯科根管用ポスト ② クリアフィル® AD ファイバーポスト II
- 歯科セラミックス用 ③ クリアフィル® セラミック プライマー プラス 接着材料

※製品画像に付与された番号を参照ください。

2 「パナビア® V5 トゥース プライマー」 の塗布・20秒間処理



20秒



3 余剰プライマーの除去・ エアブローで乾燥※1



4 ペーストの塗布、ポスの挿入※2,3



操作時間

操作時間(23°C)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間(37°C)	60秒

5 光照射※4



照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

6 支台築造材料※5による支台築造・ 支台歯形成※6



POINT

- ※1 余剰プライマーはペーパーポイント等で吸い取った後、バキュームで吸引しながら乾燥してください。
- ※2 気泡の混入にご注意ください。
- ※3 余剰ペーストは残存歯冠、ポスのヘッド部に広げてください。
- ※4 オペークの場合は3分間保持してください。
- ※5 使用する材料の電子添文等をご参照ください。
- ※6 支台歯形成は植立から6分以上経過した後に行ってください。